

Cite No. 2

④ 日本国特許庁 (JP) ⑤ 特許出願公開  
 ⑥ 公開特許公報 (A) 平1-161736

②Int.Cl.  
 H 01 L 23/02  
 23/10

識別記号  
 廣内整理番号  
 B-6835-5F  
 B-6835-5F

③公開 平成1年(1989)6月26日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

④発明の名称 半導体装置用パッケージ

⑤特 願 昭62-320332  
 ⑥出 願 昭62(1987)12月17日

⑦発明者 川井 秀一 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内  
 ⑧出願人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号  
 ⑨代理人 井理士 内原 晋

## 明細書

## 1. 発明の名称

半導体装置用パッケージ

## 2. 特許請求の範囲

セラミックまたはガラス型のケースと、このケースの上部開口に蓋をするキャップと、前記ケースとキャップとの接合部をシールする樹脂シール剤とを含む半導体装置用パッケージにおいて、前記接合部における内側と外側との間のシールバスが水平直線距離より長くなるように斜面または凹凸の組合せ面とされていることを特徴とする半導体装置用パッケージ。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔最良上の利用分野〕

本発明は、半導体装置の樹脂シールによるパッケージに関し、特にパッケージの耐湿性を向上させる事に関する。

## 【従来の技術】

第3図は従来のパッケージを用いた半導体装置の断面図である。第3図において、セラミック製のケース1-1の中央凹所に半導体チップ7がマウントされ、チップ7の電極とケース1-1の側面にとり付けられている外部リード5につながっているケース1-1の肩部の配線との間をポンディングワイヤ8で接続後、ケース1-1の周壁上面にガラス製の板状のキャップ1-2を重ね、樹脂シール剤6によりシールされている。

## 【発明が解決しようとする問題点】

上述の従来のパッケージでは、ケース周壁上面のキャップに対する接合面は周壁に対し直角な水平面となっている。そのため、パッケージの内側と外側との間に適じる樹脂シール剤6によるシールバスは周型の厚さに等しい最短距離である。したがって、小さいパッケージでは周壁の厚さも当然薄いものとなっているため、シールバスも非常に短いものとなり、耐湿性が充分でないという欠点がある。

## 〔問題点を解決するための手段〕

上記問題点に対し本発明では、既定された一定の厚さの周壁をもつケースとその上に設をするキャップとの接合部のシールバスをできるだけ長くするために、接合面を斜めにするとか、または凹凸の組合せ面としている。

## 〔実施例〕

つぎに本発明を実施例により説明する。

第1図は本発明の一実施例のパッケージを用いて組立てられた半導体装置の断面図である。第1図において、半導体チップ7がマウントされているセラミック製のケース1の周壁上面部は、断面が凸字形に形成されている。樹脂シール剤6によりケース1と接合シールされているガラス製のキャップ2の周辺には、ケース周壁の凸部と嵌合する凹みが設けられ、樹脂シール剤6をはさんでケース1の周壁の凸部とキャップ2の周辺の凹みを嵌め合せてシールされている。したがって、ケースの内側から外側に張じるケースとキャップの接合部のシールバスは、第3図に示す従来のも

ことにより、パッケージの耐湿性を向上させる効果がある。

## 4. 四面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例のパッケージを用いて組立てた半導体装置の断面図、第2図は本発明の他の実施例による半導体装置の断面図、第3図は従来の半導体装置用パッケージによる半導体装置の断面図である。

1. 3. 11……セラミックケース、2. 4. 12……ガラスキャップ、5……外部リード、6……樹脂シール剤、7……半導体チップ、8……ポンディングワイヤ。

代理人弁理士 内原 勲

## 特開平1-161736 (2)

のと比べ、凸部の延長部の2倍の長さだけ長くなり、それだけ湿気が通り難くなつて耐湿性が改善されている。

第2図は本発明の他の実施例のパッケージによる半導体装置の断面図である。図において、ケース3の周壁上面の接合部の断面形状は、中央部が円弧状に盛上った形をし、これに対しキャップ4の周辺にはこの円弧に合致する弧状の凹みが設けられ、樹脂シール剤をはさんで凸に凹みが嵌め合わされてシールされているので、この場合も従来の周壁厚さだけのシールバスに比べ長いシールバスとなつてゐるので、長い分だけ耐湿性の向上が得られる。本例は第1図の例に比べシールバスでは劣るが加工が容易であるという長所がある。

なお、シールバスを長くする手段としては上例に限らず、ケースの周壁を斜めに切った接合面とすることでも実現できる。

## 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、樹脂シール剤によるパッケージにおいて、シールバスを長くする

